

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-004

北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]467 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）295,560,000 股，每股发行价格为人民币 8.45 元，募集资金总额 2,497,482,000.00 元，扣除发行费用 154,614,665.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,342,867,334.94 元，以上募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 3 日出具的《北京屹唐半导体科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2500465 号）审验确认。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 2,342,867,334.94 元，低于《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体内容详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。经调整后，公司首次公开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	96,338.00	80,000.00	64,286.73
2	屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3	发展和科技储备资金	70,000.00	70,000.00	70,000.00
合计		266,338.00	250,000.00	234,286.73

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，为顺利推进公司募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目已于 2023 年 9 月建成投产。近年来公司持续加大研发投入，研发项目主要围绕募投项目展开，成功研发了多款技术领先的新型集成电路设备，其中部分设备已经过客户验证并获得重复订单。

截至 2025 年 7 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 2,042,867,334.94 元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 2,042,867,334.94 元。具体情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94
2	屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
3	发展和科技储备资金	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	补充流动资金	300,000,000.00	-	-
总计		2,342,867,334.94	2,042,867,334.94	2,042,867,334.94

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

本次募集资金各项发行费用合计 154,614,665.06 元（不含增值税），募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为 54,689,162.54 元（不含增值税），本次拟置换金额为 54,689,162.54 元。具体情况如下：

单位：人民币 元

项目名称	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）	拟置换金额（不含税）
保荐及承销费	92,211,809.62	3,773,584.91	3,773,584.91
审计及验资费	38,902,335.87	38,902,335.87	38,902,335.87
律师费	16,787,507.19	11,263,451.17	11,263,451.17
与本次发行相关的信息披露费用	5,377,358.49	-	-
发行手续费及其他费用	1,335,653.89	749,790.59	749,790.59
合计	154,614,665.06	54,689,162.54	54,689,162.54

综上，公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 2,097,556,497.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504315 号）。

四、履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定。公司本次募集资金置换行为不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的有关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）会计师事务所意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504315 号），认为：公司编制的《北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025 年 4 月修订）的有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了屹唐股份截至 2025 年 7 月 10 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要的程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。公司本次募集资金置换行为不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日